附件三

**熔接片要求**

一、资质要求

（一）投标人具有独立承担民事责任的能力和履行合同能力。

（二）投标人参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

（三）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（四）投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（五）投标人提供营业执照等相关资质文件，并加盖公章。

二、技术参数

（一）熔接片为进口产品。

（二）熔接片的长×宽：35毫米×12毫米。

（三）熔接片的外表面是铜(具有很强的稳定性，抗高温、抗氧化)，内部是银合物的印刷电路。

（四）熔接片能确保被加热后，每一个点都保持同样的温度，并确保在接管过程中不会产生粒子及化学残留物。

三、其他要求

（一）能配套无菌接管机TSCD型和无菌接管机TSCD-II型使用。

（二）投标人需报产品的单价。

四、预算金额

年度预算总金额约19万元。